

无锡华润上华科技有限公司
模组技改新增4台机台二次配工程
中标候选人公示

公示编号：(Z) TZBHX202304230011号

无锡华润上华科技有限公司模组技改新增4台机台二次配工程（标段编号：T99000123GZ0003）通过公开招标，已经完成评标工作，结果公示如下：

一、评标情况

1. 第一中标候选人：无锡恒大电子科技有限公司

1.1 投标价格：1878000.00元

1.2 质量：工程质量符合合格标准

1.3 工期/交货期/服务期：中标人应在招标人提供 V2 版本 matrix 后 30 天内完成备料，模组机台位置现场精确 mark 且 move in 并会勘成功后按发包规范要求的机台计划完成工作日完成二次配施工，其中主机电及

1.4 项目负责人情况：

姓名：李鹏昊

证书名称：二级建造师

证书编号：苏232141708559

1.5 资质：建筑机电安装工程专业承包壹级

1.6 业绩：

序号	合同名称	合同对方	合同签订时间
1	1904项目(已有厂房)配套二次配工程	华润微电子控股有限公司	2020-12-16
2	MC厂房改造工程续建部分二次配工程	无锡华润上华科技有限公司	2020-07-23
3	续建一期气化二次配工程	无锡华润上华科技有限公司	2021-07-13
4	机电系统二次配	西安龙威半导体有限公司	2022-04-06
5	重庆华润13个机台二次配工程	华润微电子（重庆）有限公司	2022-03-03
6	续建二期设备二次配	无锡华润上华科技有限公司	2022-03-24
7	MC厂房改造工程-新增7台设备二次配工程	无锡华润上华科技有限公司	2021-02-23
8	续建一期设备二次配工程	无锡华润上华科技有限公司	2021-07-14
9	续建二期新增7台机台二次配	无锡华润上华科技有限公司	2022-10-14

2. 第二中标候选人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2.1 投标价格：2204513.29元

2.2 质量：合格

2.3 工期/交货期/服务期：订单生成后58个日历天

2.4 项目负责人情况：

姓名：豆永河

证书名称：一级注册建造师（机电工程）+安全B证

证书编号：注册编号川1512016201624723 +川建安B（2016）0092645

2.5 资质：机电工程施工总承包壹级

2.6 业绩：

序号	合同名称	合同对方	合同签订时间
1	8英寸非存储晶圆厂房建设项目一二次配管配线工程建设工程施工合同2	海辰半导体（无锡）有限公司	2020-01-15
2	8英寸非存储晶圆厂房建设项目补充协议（Hystar-01补2）（二次配管配线工程）	海辰半导体（无锡）有限公司	2020-01-30
3	无锡华润上华科技有限公司IGBT新增下排一次配	无锡华润上华科技有限公司	2022-12-07
4	SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司二次配管配线工程	SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司	2020-10-15
5	8英寸非存储晶圆厂房建设项目补充协议（SKHYSI-01补2）（二次配管配线工程）	海辰半导体（无锡）有限公司	2020-02-28
6	MC含氟下排一次配管路	无锡华润上华科技有限公司	2021-08-13

二、公示期

2023年04月23日—2023年04月26日

三、异议受理

公示期内，如对中标候选人有异议（或投诉），请登录华润集团守正电子招标平台，通过业务管理项下异议（或投诉）菜单提出，其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。

监督人：顾青岭

监督电话：13921145081

招标人：无锡华润上华科技有限公司
2023年04月23日

